



P/N	STUD	INSULATION DIA.	P/N	STUD	INSULATION DIA.
型番	スタッド	被覆外径 D中	型番	スタッド	被覆外径 D中
171509-1	#6	3.68	171509-6	#10	5
-2	#8	4.34	-7	5mm	5.26
-3	#10	5	-8	5mm	5.26
-4	#6	3.68	171509-9	SPEC.	5.79
171509-5	#8	4.34			

単位: 軸寸 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

参考図面
(CUSTOMER COPY)
(REFERENCE ONLY)

CI	REVISED ECR-05-006866	Y.Y	D.M	15JUL '05	MATERIAL: COPPER 銅与銅	tyco Electronics	Tyco Electronics AMP K.K Kawasaki, Japan
C	-3 OBSOLETED (FJ00-1754-9)	Y.I.S.M		12/19 1994	FINISH: ANNEAL TIN PL 焼在し 鉛めっき		
B	ADDED MARK	H.S	M.U	8/1/75	WIRE RANGE: #22-18 0.26 ~ 1.04 mm (AWG 22-18)	CLASS	
A	REVISED (P-DWG. REV. A)	H.S	M.U	7/1/75	INSULATION DIA. SEE TABLE 表参照	TYPE: PLASTI-GRIP プラスチックグリップ	
0	RELEASED (P-DWG. REV. C)	S.P	T.C	3/1/73	TOLERANCE: ±0.4 EXCEPT AS NOTED ±1.0	SCALE: 4:1	REV. NO: C1
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE	JA. NAME: 丸型端子 WIRE TERMINAL ASSEMBLY		
DR.	S. Okada	DES.	T. Suzuki	7/31/75			
CHK.	S. Okada	APP.	Y. Otsu	7/1/75			